

フィンランド・日本合同シンポジウム

レーザーセンシングによる ICTスマート精密林業 IN東京

挨拶

信州大学長 濱田州博
駐日フィンランド大使 ユッカ・シウコサーリ
農林水産省林野庁長官 沖修司

プログラム

I 基調講演

最先端の森林レーザー計測研究
ユハ・ヒッパ 特任招へい教授 (フィンランド最先端レーザー研究所 所長)

II 北欧のスマート精密林業

1. フィンランドの精密林業
ミコ・バストランタ 准教授 (フィンランド最先端レーザー研究所)
2. スウェーデンの精密林業
ホカン・オルソン 教授 (スウェーデン農科大学)
3. 森林のモバイルレーザー計測
アントレ・クコ 博士 (フィンランド最先端レーザー研究所)

III スマート精密林業「長野モデル」

4. 長野モデルとドローンレーザーによる間伐支援
加藤正人 (信州大学)
5. 現場レベルでの精密林業、サプライチェーン
堀澤正彦 (北信州森林組合)
6. 航空レーザー計測とALANDIS、IoTハーベスタ
大野勝正・南都寛 (アジア航測・北信州森林組合)
7. 奈良井国有林での収穫調査へのICTドローン活用
岩塚伸人・角秀敏 (中信森林管理署)

IV パネルディスカッション

パネリスト：スマート精密林業「長野モデル」講演者

主催：LSによるスマート精密林業コンソーシアム
信州大学、北信州森林組合、アジア航測(株)

共催：農研機構

後援：フィンランド大使館、林野庁、長野県、
長野県森林組合連合会、日本森林学会、
日本写真測量学会、森林計画学会

平成30年

2月27日(火)
10:00 - 16:30

東京都千代田区
都道府県会館

101会議室
200名(事前申込制)



会場への経路は
QRコードを
読み取ると
表示されます。

コンソーシアム
参画機関による研究成果の
パネル展示もごさいます

お問い合わせ
申し込み先

国立大学法人信州大学
スマート精密林業
シンポジウム事務局(倉崎)
TEL 0265-77-1305

フォームからの申込

2月14日(水)までに以下URL
フォームよりお申込みください。
<https://goo.gl/Xh6q3e>

E-mailからの申込

2月14日(水)までに以下E-mailへ
①所属 ②所属住所 ③役職名
④氏名(かな) ⑤メールアドレス
⑥懇親会の欠欠
をご連絡ください。
kurasaki_atsushi
@gm.shinshu-u.ac.jp

懇親会

17:00 - 19:00
都道府県会館地下1階
上海大飯店
5500円(税込) 事前申込制